



**NOTES:**

1. 材料:SUS301
2. 材料厚度:0.15t
3. 电镀:镍底30~50U", 雾锡60~80U"
4. 包装.
  - . 包装材料厚度 0.3t
  - . 包装数量:10000PCS/卷
  - . 适用屏蔽罩厚度:0.2MM

**RECOMMEND PCB LAYOUT**

自由公差		设计		Ningbo Hexin Electronics Co.,Ltd.	
长度尺寸	角度尺寸			品名	HXC1121M
X. ±0.20	X'. ±2.0'	审核		料号	
.X ±0.10	.X' ±1.0'			图号	
.XX ±0.05	.XX' ±0.5'	核准			版本: X1
.XXX ±0.03					
单位 mm	比例 1:1				
A4	页次 1 of 1				

初版发行	ALLEN	ECN 编号	核准
修改说明			